19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-229428

❸公開 平成2年(1998)9月12日

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全9頁)

公発明の名称 半導体処理装置

②特 願 平1-178610

②出 願 平1(1989)7月11日

⑩昭63(1988)11月21日⑩日本(JP)⑩特顧 昭63-293888

⑦発 明 者 影 山 も く じ 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑫発 明 者 吉 川 清 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝多摩

川工場内

70発明者前田 綾子神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地株式会社東芝総合

研究所内

⑩出 願 人 株式 会社 東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

邳代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 和 書

1. 発明の名称

半導体処理装置

2. 特許請求の範囲

(2) 半導体基板の表面を気相により分解する気相分解袋壁と、半導体基板を支持する基板を支持する基板を対象と、前に気相分解袋壁及び基板支持袋屋と、前に気相分解袋を行なう基板機送袋屋と、液で半導体基板の機送を行なう基板機送袋屋と、液で半導体基板の機送を行なる。 で半導体基板の機送を行なう基板機送袋屋と、液 液を消下する液下袋屋と、この液下袋屋の液 される液滴を保持する液滴保持具と、この液滴保 持具により保持された被演を前記落板支持装置に支持された半導体基板の表面上で走査させる被減 駆動装置と、前記走査の終了した被減を回収する 被減回収装置と、これら錯装置の動作を違隔操作 する制御手段とを具備したことを特徴とする半導 体処理装置。

(3) 半導体基数 (3) 半導体基数 (4) 半導体基数 (4) 半導性 (5) 数 (4) 数 (5) 数 (5)

(4) 前記液構は、酸化剤及び避元剤のうちの少なくとも1つを含む水溶液であることを特徴

とする請求項1又は2又は3記載の半導体処理装置。

(5) 前記波瀬の走査は、半導体基板表面の中心から外属に向かって過巻状に余すところなく行うことを特徴とする請求項1又は2又は3記載の半導体処理装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は半導体処理装置に関するもので、特に半導体基根表面に付着している不純物の回収に使用されるものである。

(従来の技術)

半導体基板上に形成される熱酸化機などの薄膜中にNa(ナトリウム)、K(カリウム)、Fe(鉄)等の不純物が含まれていると、その量が少なくても半導体案子の電気的特性に大きな影響を与えることは良く知られている。したがって、前記酸化膜を形成する半導体基板表面からの不純物の混入をできるかざり抑制して前記半導体素子

記ふっ化物溶液の蒸気により溶解した酸化酶をその中に含まれる不純物とともによっ化物溶液として回収する。そして、このふっ化物溶液を分析装置にかけて不純物測定を行なうという気相分解法。

第2の方法は、無酸化処理を施さずに半導体 落板をふっ化物溶液中に浸漬して、前記半導体 板の表面全体の自然酸化膜を溶解する。そして、 このふっ化物溶液を測定することにより前記自然 酸化膜に含まれる不純物やその濃度を調べるとい う方法である。

の電気的特性を向上することが必要である。

従来、前記半導体基板表面の不純物を制定するにあたり、二次イオン質量分析 (Secondary Ion Mass Spectrometry, 以下 S I M S という。)、オージェ電子分光 (Auger Blectron

Spectroscopy. 以下AESという。)。というがあれたの機器分析が用いるためがあれたの機器分析が用いるが、というがあれたの機器分析の用いるのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのではないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないではないでは

第1の方法は、あらかじめ半導体基板の表面に適切な無酸化膜を形成した後、前紀半導体基板をふっ化物溶液の蒸気中に暴露する。続いて、前

びに分析に不要な半導体基板裏面の自然酸化膿中の不純物も前にふっ化物溶液中に取り込まれてしまうという点で問題がある。

(発明が解決しようとする課題)

このように、従来では半導体基板上の不純物を簡便に測定するにあたり、分析精度やその信頼性の面で問題があった。

よって、本発明の目的は、半導体基板表面の不純物を無限化工程なしで高感度に測定できる不純物副定方法に用いられ、前記不純物の分析特度やその信頼性の向上が得られる半導体処理装置を提供することである。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

 で保持する。また、この液滴を前記半導体基板の表面上で中心から外周に向かって渦巻状に余すところなく走査させる。これにより、前記半導体基板の表面上に付着していた不純物を回収し、前記走査の終了した液滴を液滴回収袋置に保存するという一連の動作を行なうものである。

さらに、これら路袋屋による一連の動作は清

図は本発明に係わる半導体処理装置を構成する結 装置を側面から見たものである。また、第2図は 前記第1図における論装置を平面から見たもので これら譜装置の配置がわかるようにしたものであ る。なお、第1図及び第2図において一部に断面 を示す所があるが、その部分には斜線を入れて他 と区別する。

101は、半導体基板の変面を気相により分解するための気相分解装置を示している。この気相分解装置を示している。この気相分解装置は掛脂製の登 1と、この横脂製の容器 2の中に役置されたエレベータ 3と、前記樹脂製の容器 2の中に入れられた高純度の変 1はエレベータ 3に結合され、このエレベータ 3とともに上タ 5が配置される。 は半導体基板運搬用のキャリヤ 5が配置される。

102は、半導体基板表面に付着した不純物の回収を行うための回転処理装置を示している。こ

浄度空間で行われるのが好ましい。

また、前記被演は、酸化剤及び違元剤のうちの少なくとも1つを含む水溶液であるのが良い。

(作用)

このような構成の半導体基板表面不執物回収 装置によれば、無酸化工程なしに、半導体基板表面に付着した不純物を被摘という微量な被強によ り回収できる。即ち、この被適による不純物測定 は分析感度やその信頼性の向上を違成できる。

また、これら精装屋の一連の動作が遠隔操作により行なわれるため、人間は新装屋や半導体送板に全く触れずに、自動的に波滴を回収して分析を行うことができる。即ち、従来の分析方法に比べて短時間、かつ高精度及び高信頼性のある不純物分析ができる。

(実施例)

以下、図面を参照して本発明の一実施例を詳細に説明する。

第1図及び第2図は、本発明に係わる半導体 処理装置の第1の実施例を示すものである。第1

1は、基板搬送装置を示している。この基板搬送装置 1は、気相分解装置 101及び回転処理装置 102間、すなわちキャリヤ 5及び基板支持装置 6間で半導体基板の搬送を行なう。

なお、これら籍数圏はグローブポックス 18内に設置され、外部と隔離されている。さらに、図示しない制御用モータによりこれら締装図が駆動

されるので、遠隔操作による動作が可能である。 次に、上述した半導体処理装置の動作につい で同図をもとに詳細に説明する。

まず、エレベータ 3を上昇させ、樹脂製の容 器 2に高純度ふっ化物溶液(例えばふっ酸溶液) 4を入れる。そして、前記エレベータ 3上に半導 体基板がセットされているキャリヤ 5を配置する。 この後、エレベータ 3を下げることによってエレ ペータ 3に固定された樹脂製の蓋 1により前記容 器 2が密閉される。この密閉された容器 2中には 高純度ふっ化物溶液 4の蒸気が充満するため、前 紀キャリヤ 5にセットされている半導体基板表面 の酸化膜は溶解されてこの基板表面に付着する。 この時、前記半導体基板をふっ素系樹脂板などの 上に置けば、分折に必要のない前記半導体基板の 裏面の酸化酶はふっ化物溶液の蒸気に触れないた めに溶解されない。ある一定時間このままの状態 に保持した後、容器 2内に高純度不活性ガスを流 すことによって、この容器 2内と外気との気圧差 を利用し、高純度ふっ化物溶液 4の蒸気を容器 2

数は波滴14の走査速度が一定になるように制御さ れている。被滴 14は半導体基板 12表面を走査し終 えたら、そのままこの半導体基板12を離れて波適 回収袋筐 9に向かう。そして、半導体基板12表面 を走産したのと同様に披窩回収装置 9表面を走査 する。この時、この波波回収装置 9に投けられた、 例えば25個のうちのある一つの在み11上に被消 1.4が移動し接触すると、基板支持装置 8及び液瀉 駆動装置 8の回転を停止させ、被猶回収装置 9を 在み11のピッチ分だけ回転させる。すると、重力 と界面張力により波滴14はその揺み11の中に落ち る。この後、基板搬送装置 7が半導体基板12をも とのキャリヤ 5に戻して一連の動作が完了する。 この状態において、斬しい、すなわち未だ液液の 回収に使用していない液滴保持部10が基板支持装 図 Bの回転中心にくるように、基板支持装置 B及 び波滴回収袋屋 9の位置が決められている。

このような、キャリア 5から半導体基板12を取り出して不雑物の回収を行ない、この半導体基板12をもとのキャリヤ 5に戻すという一連の動作

外へ排出する。この後、前記エレベータ 3を上昇 させる。また、これと進動して、益板撤送装置 1 が前記キャリヤ 5中の半導体基板を一枚取り出し て益収支持袋盆 8にセットする。この基板支持銭 置 8はふっ素系複額など化学的に不活性な材料か らなっている。この後、液滴驱動装置 8に設けら れた、例えば25個の液液保持部10(1ロット分) のうち半導体基板12の中心上にある液溜保持部10 にふっ化物溶液 (例えば高純度1%HF(ふっ化 水溝)水溶液)を用いた液滴14を垂らす。すると、 この液滴14は界面張力により前記液滴保持部10に 保持される。なお、波渡駆動装置 8も英坂支持站 置 8と同様にふっ素系樹脂でできている。そして、 基板支持装置 8と核構駆動装置 8とを連動して回 転させ、前記半導体基板12表面の中心から外周に 向かって渦巻状に余すところなく、前記被消保持 部10の被消14を走査させる。これにより、前記半 導体基板 12表面の溶解された酸化腺は、これに含 まれる不純物とともに前記波滴14に吸収される。 なお、基収支持装置 8及び液満粘助装置 8の回転

を繰り返すことにより、1ロット分の試料の囲収ができる。なお、回収された試料を分析装置にかけることより不純物分析が行なわれる。

第3図及び第4図は、本苑明に係わる半導体処理装置の第2の実施例を示すものであり、前記第1図及び第2図に示した半導体処理装置の一部を改良したものである。なお、第3図及び第4図において、前記第1図及び第2図と同様の部分には同じ符号が付してある。

前述した半導体処理を同様に、、樹脂とは、樹脂とは、樹脂とは、樹脂とは、白癬菌ののでは、白癬菌のは、白

そして、同図に示す半導体処理装置において は、回転軸をもった波濃駆動装置15が設けられて いる。この波波駆動装置15は、これと別に形成さ れた、例えばテフロン(PTFE)よりなる被抗 保持具18を吸引し支持することができる。なお、 前記液滴駆動装置15の回転軸は前記液潜保持具18 に保持される波濱が半導体基板12の中心、すなわ ち基板支持装置 Bの回転中心を通るように決めら れている。被循駆動装置15に支持された波滴保持 具18の上部には、この液滴保持具18に微量の液滴 を供給するために液供給部として、例えばふっ化 物溶液が入ったディスペンサー17が取り付けられ ている。また、半導体基板12表面を走査終了後の 液滴を保存しておくため、円周に添って複数個の 選み11が形成された円盤状の液滴回収装置(例え は受け皿) 9が投けられている。さらに、前記波 浦保持具18を回収するための箱として回収箱18が 設置されている。また、これら精装置はクリーン ブース20内に設置され、外部と隔離されている。 `なお、図示しない制御用モータによりこれら踏袋 臓が駆動されるので、遠隔操作による動作が可能 である。

第5図は、前記第3図及び第4図における液 福回収装置 8及び液滴駆動装置15を詳細に示した ものである。また、第6図(a)及び(b)は、 液額保持具16を詳細に示したものである。

初期状態において、液液回収装度 9の周囲に添って設けられた複数個の度み11には、それぞれ未使用の液液保持具16がセットされている。また、この液液保持具16を吸引し支持するために液液駆動装置15には吸引管19が設けられている。この吸引管19は例えば図示しないポンプ等に接続されており、負圧によって液液保持具16を吸着することができる。

次に、前記半導体処理装置の動作について前。記第3図乃至第6図を参照しつつ詳細に説明する。

まず、半導体基板12を基板支持装置 6にセットするまで、前記第1の実施例と同様の動作により行なう。この後、液滴駆動装置15は液滴回収装置 9の張み11にセットされた液滴保持具18のうち

の一つを負圧により吸引し支持する。前記被海保 持具18が半導体基板12の中心に移動後、ディスペ ンサー17からはふっ化物溶液(例えば高純度1% HF(ふっ化水素)水溶液)を用いた液滴14が流 下され波滴保持具18により保持される。そして、 半導体基板12の回転と同時に、液滴駆動装置15は、 波 旗 保 持 具 1 6 に よ り 保 持 さ れ た 波 滴 1 4 が 半 導 体 基 板12表面に接触した状態で、中心から外層に向か って渦巻状に余すところなく移動するよう回転す る。なお、半導体基板12表面上での液滴14の走査 速度が一定となるように基板支持装置 8及び液液 駆動装置i5の回転数をプログラム側舞している。 半導体基板12の外間に被補14が達すると、さらに この波滴 14は波滴保持具 18に保持されたままこの 被海保持具lBがセットされていた元の孫みllまで 移動する。そして、波蘭14を保持した波満保持具 18は、その窪み川内に抑入されることにより、波 資14の下面が在み11の底部に接触する。この時、 窓み11の底部に接触した波滴14は、窓み11底面と. の接触角が前端接触角に到途するまで、その容み

そして、このような一選の動作がプログラムにより制御され1ロット分の試料の回収が完了する。

本発明の装置により不純物の回収を行なえば、汚染調となる熟酸化工程を経ずに不純物分

特開平2-229428(6)

なお、前紀第1及び第2の実施例において、不純物の回収に使用する液滴14は、ふっ化物溶液(例えば高純度1%HF(ふっ化水素酸)水溶液)であったが、この他にも酸化剤を含む水溶液若しくは還元剤を含む水溶液又はこれら両方を含む水

記第3図乃至第5図に示す半導体処理装置の液 海特具を詳細に示す図、第7図は従来と本発明と の分析値の検出限界値を比較して示す図表である。

1…養、 2…容器、 3…エレベータ、 4…ふっ化物溶液、 5…キャリヤ、 6…基板支持袋は、 7…基板搬送袋屋、 8…被滷駆動装置、 9…液滴回収装置、 10…液滴保持部、11…窪み、12…半導体基板、18…グローブポックス、14…液滴、15…液滴駆動装置、18…液滴保持具、17…ディスペンサー、18…回収箱、19…吸引管、20…クリーンプース。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

溶液であってもよい。このような水溶液としては、 例えば塩酸、硝酸、温酸化水素が考えられる。

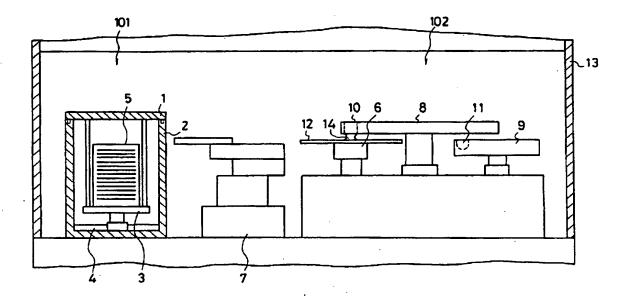
[発明の効果]

以上、本発明の半導体処理装置によれば次のような効果を奏する。

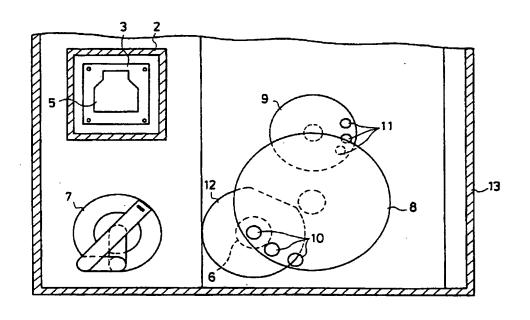
汚染類となる無酸化工程を経ずに不純物分析に必要な最低限の液量で基板全表面の不純物回のをを行うことができる。よって、半導体基板表面の不純物を無酸化工程なしで高感度に測定できるのは物を無限に用いられ、前記不純物の分析精度やその信頼性の向上が得られる半導体処理装置を提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

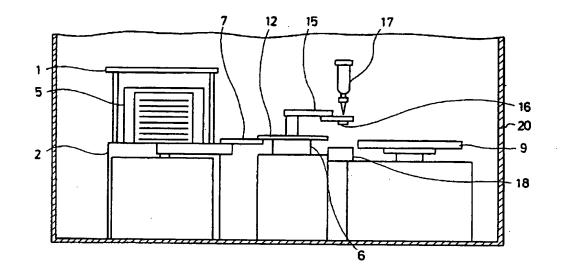
第1 図は本発明の第1 の実施例に係わる半導体処理装置の側面図、第2 図は前記第1 図に示す半導体処理装置の平面図、第3 図は本発明の第2 の実施例に係わる半導体処理装置の側面図、第4 図は前記第3 図に示す半導体処理装置の平面図、第5 図は前記第3 図及び第4 図に示す半導体処理



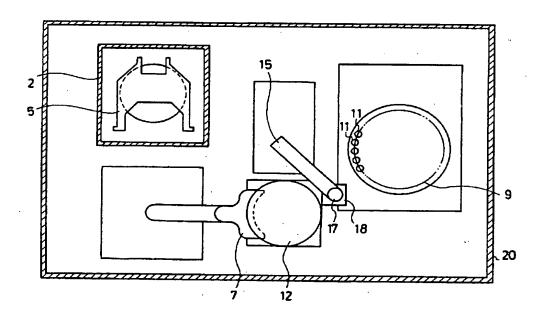
第 1 図



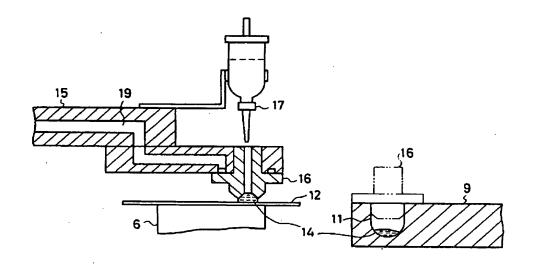
第 2 図



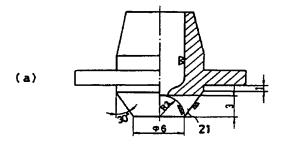
第 3 図

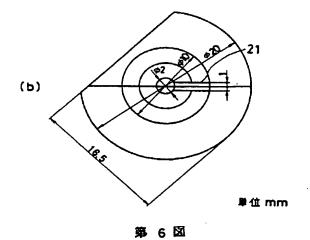


第 4 図



第 5 図





	A1	Na	Fe
A	1	0.4	0.4
B-1	50	20	20
8-2	10	10	7

A : 本装置を用いた分析方法 B-1: 従来における第1の方法(気相分解法) B-2: 従来における第2の方法

单位: ×10¹⁰atoms/cm²

第 7 図